

GaAs MMIC 低通滤波器, DC - 0.8 GHz

主要特点

通带频率: DC-0.8 GHz 通带损耗: 1.3 dB

阻带抑制: 20 dB @ 1.4 GHz

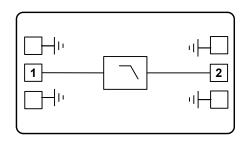
40 dB @ 2.6 GHz

回波损耗: 15 dB

芯片尺寸: 1.5×1×0.1 mm³

性能指标(*T_A* = +25 *℃*)

功能框图

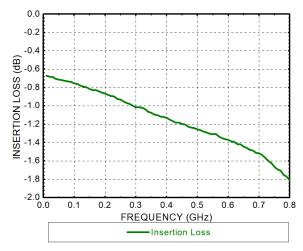


参数	最小	典型	最大	单位
通带频率	DC- 0.8			GHz
插入损耗@ 0.8 GHz		1.8		dB
阻带抑制@1.4G		20		dB
阻带抑制@2.6G		40		dB
回波损耗		15		dB

反射系数

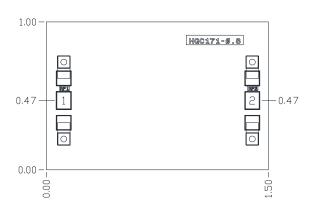


插入损耗



物理参数

单位: 🔤 焊盘描述



焊盘序号	功能	描述
1	RF1	该焊盘是射频输入/输出端口
2	RF2	该焊盘是射频输入/输出端口



GaAs MMIC 低通滤波器、DC - 0.8 GHz

注意事项

- 1. 本芯片属于静电敏感器件,运输、存储和使用过程 中注意静电防护
- 2. 芯片厚度为 100 um
- 3. 典型键合焊盘尺寸为 120*100 um²
- 4. 键合焊盘金属化: 金
- 5. 芯片背面镀金
- 6. 芯片背面接地
- 7. 未标注的键合焊盘不需要连接

极限参数

- 1. 射频输入功率: +30 dBm
- 2. 储存温度: -65~+150°C
- 3. 工作温度: -55~+85°C